

2026年3月期 決算補足説明資料

アオイ電子株式会社

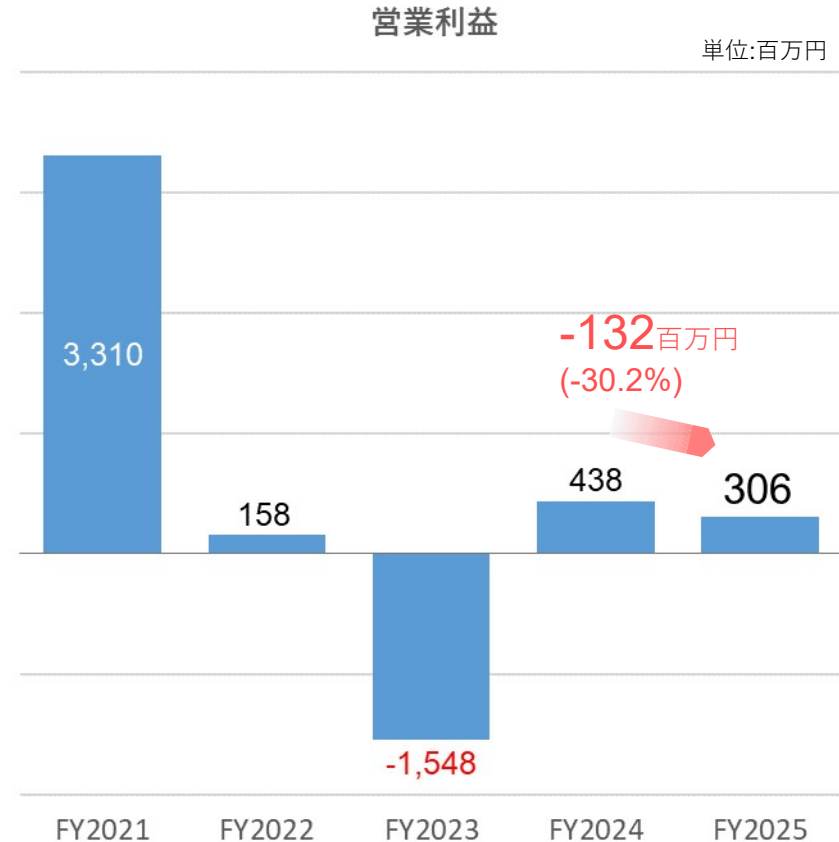
2026年5月8日

本資料の取り扱いについて 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したものでありリスクや不確定要因を含みます。実際の業績や結果は、市場環境や当社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。当社は、本資料の情報の正確性あるいは完全性について、何ら表明及び保証するものではありません。

2026.3期 決算ハイライト通期

売上高と営業利益の推移

- ・売上高:携帯情報端末向け部品や民生機器向け部品の受注が増加およびサーマルプリントヘッドの在庫調整が進展し受注が増加。
- ・営業利益:貴金属等の原材料高騰および成長分野への先行投資と研究開発を積極的に実施したことが影響。



連結損益計算書（通期）

- ・ 経常利益は、支払利息の増加があったものの受取技術料および為替差益などにより728百万円(前年同期比309百万円増、73.8%増)
- ・ 親会社株主に帰属する当期純利益は、減損損失および固定資産除却損を計上したことなどにより70百万円(前年同期比107百万円減、60.6%減)

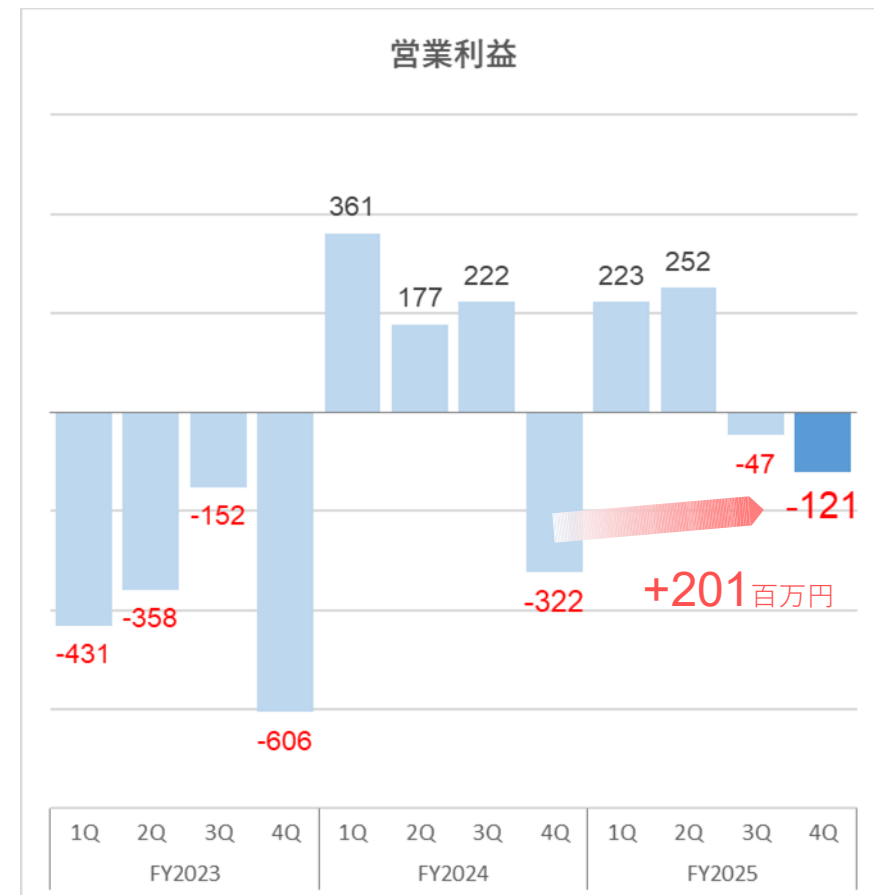
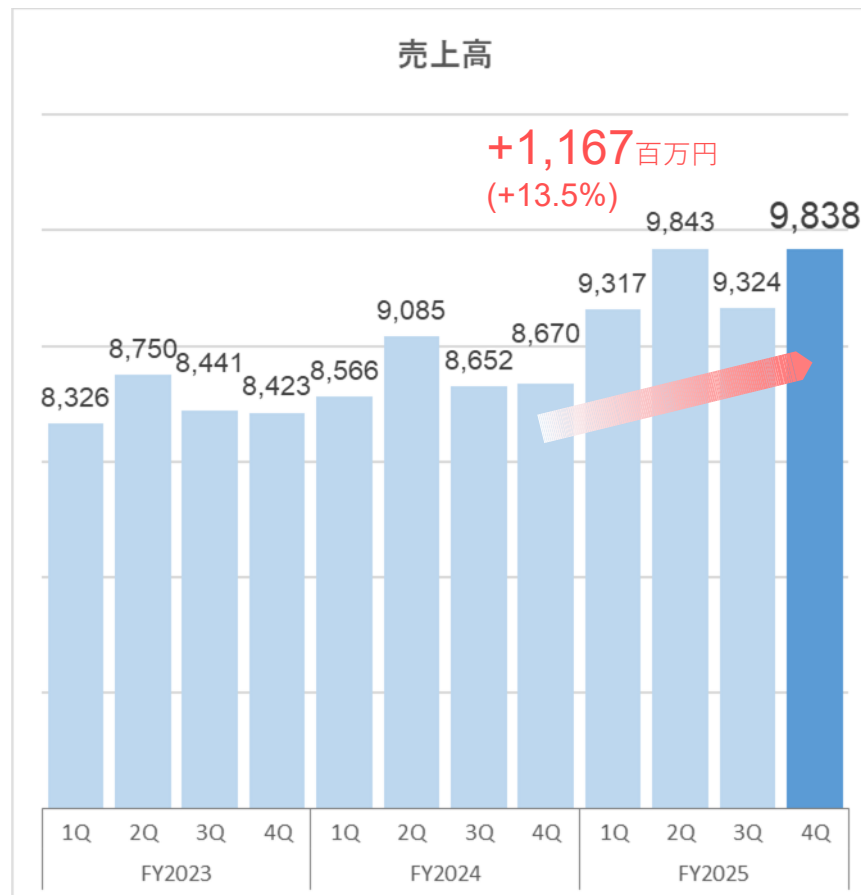
単位:百万円

	2024年度 通期実績		2025年度 通期予想		2025年度 通期実績		前期比		予想比	
売上高	34,974	100.0%	38,800	100.0%	38,323	100.0%	+3,348	9.6%	-476	-1.2%
売上総利益	5,210	14.9%	—	—	6,094	15.9%	+884	17.0%	—	—
販売費及び 一般管理費	4,771	13.6%	—	—	5,788	15.1%	+1,017	21.3%	—	—
営業利益	438	1.3%	700	1.8%	306	0.8%	-132	-30.2%	-393	-56.2%
経常利益	419	1.2%	700	1.8%	728	1.9%	+309	73.8%	28	4.0%
親会社株主に帰属 する当期純利益	178	0.5%	480	1.2%	70	0.2%	-107	-60.6%	-409	-85.4%
1株当たり 当期純利益(円)	15.9		42.9		6.3		-9.6			
配当の状況	54.00		54.00		54.00		±0.00			

2026.3期 決算ハイライト四半期

売上高と営業利益の推移（四半期）

- 第4四半期の売上高は、前年同期比1,167百万円、13.5%の増加。
- 営業利益は、売上高が増加したものの減価償却費および研究開発費等の増加により前年同期比201百万円の増加に留まる。



2026年度通期業績予想

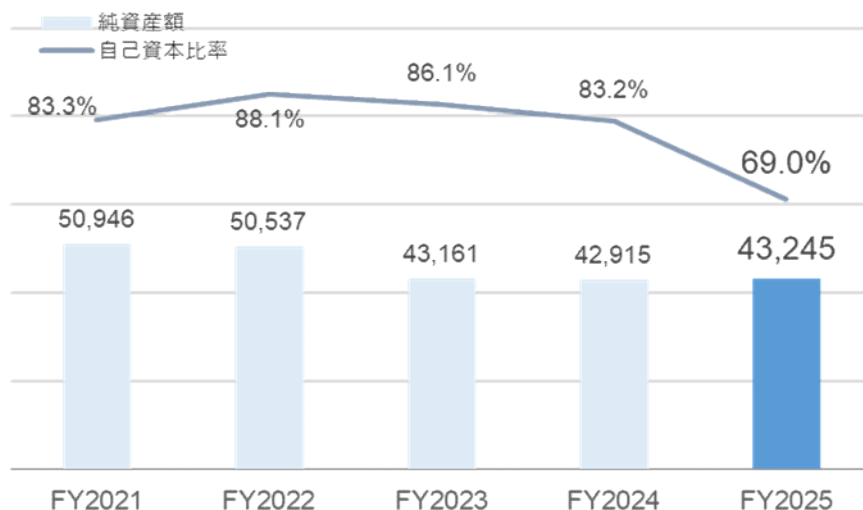
- ・中長期的な競争力強化および収益基盤の構築のため、将来の成長に向けた技術開発の強化や生産能力の増強および三重県多気事業所において設備投資などの先行投資を実施するが、当面は減価償却費や研究開発費の増加により利益面においては下押し要因となる見込み。

単位:百万円

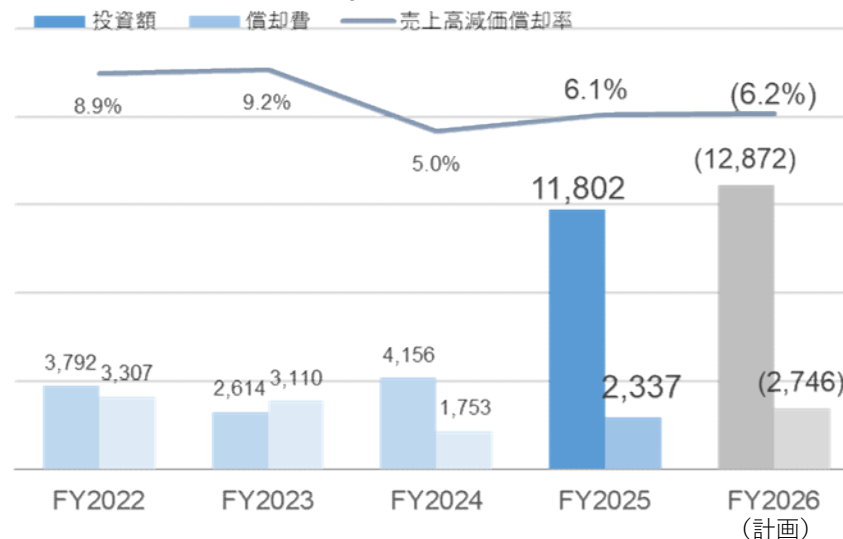
	2025年度 通期実績		2026年度 通期予想		前期比	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率
売上高	38,323	100.0%	44,000	100.0%	+5,677	14.8%
営業利益	306	0.8%	300	0.7%	-6	-2.0%
経常利益	728	1.9%	300	0.7%	-428	-58.8%
親会社に帰属する 当期純利益	70	0.2%	230	0.5%	+160	228.6%
1株当たり 当期純利益(円)	6.3		20.5		+14.2	225.4%
配当の状況	54.00		54.00		0.00	—

財務指標

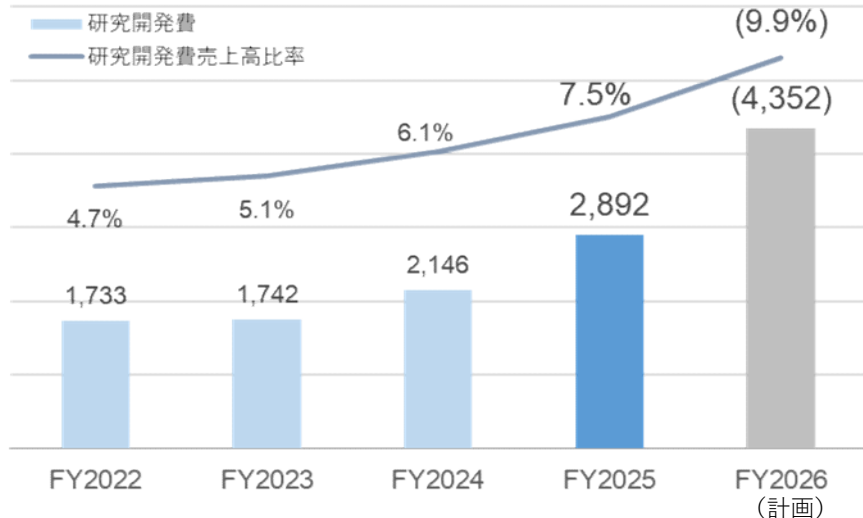
純資産額、自己資本比率



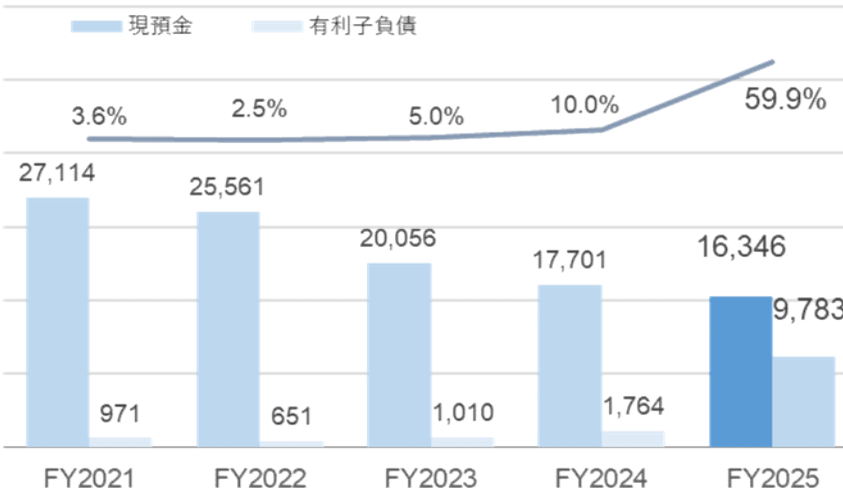
投資額、売上高減価償却率



研究開発費、研究開発費売上高比率



有利子負債比率



会社の概要

- 商号 アオイ電子株式会社
AOI ELECTRONICS CO.,LTD.
- 設立 1969年（昭和44年）2月1日
- 本社所在地 香川県高松市香西南町455-1
- 代表者 取締役社長 木下 和洋
- 資本金 45億4,550万円
- 発行済株式総数 12,000千株
- 生産品目 IC、LED、センサー、
サーマルプリントヘッド など
- グループ従業員数 1,944名（3月末現在）
- 工場 高松工場（香川県高松市）
観音寺工場（香川県観音寺市）
朝日町事業所（香川県高松市）
多気事業所（三重県多気町）
- 営業所 東京営業所（東京都港区港南）
- 子会社 ハヤマ工業(株)（香川県高松市）
ハインポ-ネツ青森(株)（青森県鶴田町）
青梅エレクトロニクス(株)（東京都青梅市）
- 持分法適用関連会社
(株)ヴィーネックス（香川県観音寺市）

■ 本社および工場 所在地



東京営業所



ハインポ-ネツ青森



青梅エレクトロニクス



多気事業所



観音寺工場



本社・高松工場

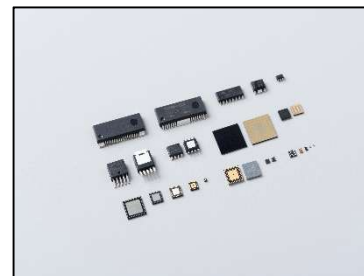


朝日町事業所
ハヤマ工業

主な事業内容（売上高の構成比率）

● 集積回路部門（88.4%）

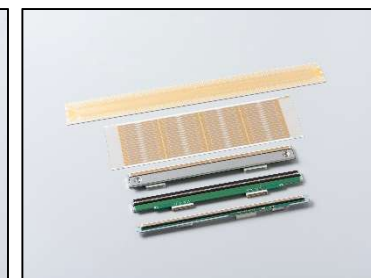
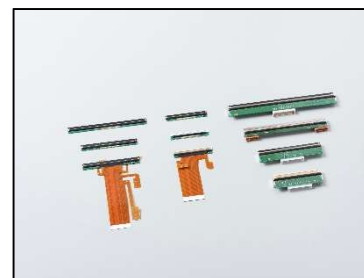
- IC、光学センサー、LED等の半導体の後工程の受託製造



大手系列に属さない独立企業で、組立・テスト・テーピングの一貫生産可能。
生産設備の内製化により、生産性向上や投資コスト低減

● 機能部品部門（11.6%）

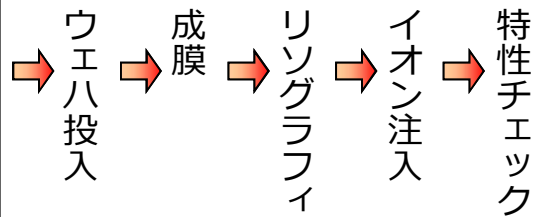
- サーマルプリントヘッド等の製造、各種センサーの受託製造



● その他（0.0%）

ICのできるまで（概略工程フロー図）

設計



ウェハは有償、無償受入あり



前工程

拡散 検査

アオイ電子

後工程

組立 検査・出荷

ダイシング → ダイボンディング → ワイヤーボンディング → 樹脂封止 → タイバークット → リードメッキ → マーキング → 個片化 → 電気特性試験 → テーピング → 出荷検査 → 包装・出荷

ダイシング ダイボンディング ワイヤーボンディング 樹脂封止 タイバークット リードメッキ マーキング 個片化 電気特性試験 テーピング 出荷検査 包装・出荷